## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-075109

(43)Date of publication of application : 23.03.2001

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339 C08G 59/20 C08G 59/40 C09K 3/10 G02F 1/1333 G09F 9/00 G09F 9/30

(21)Application number: 2000-174099

09.06.2000

(71)Applicant: RICOH CO LTD

(72)Inventor: KAMOI SUMIO

NAKASHIGE ASAMI

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 11170362

Priority date: 16.06.1999

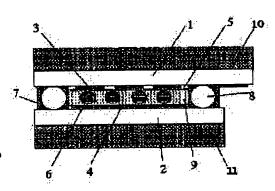
Priority country: JP

(54) SEALANT FOR PLASTIC SUBSTRATE LIQUID CRYSTAL DISPLAY ELEMENT, PLASTIC SUBSTRATE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE UTILIZING THE SAME, AND MANUFACTURE OF PLASTIC SUBSTRATE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a sealant for liquid crystal display element using a plastic film substrate having such flexibility as to follow up bending of the film under a heated temperature condition in the assembly process of a film liquid crystal cell, an excellent adhesive property to the plastic film substrate and excellent resistance to the liquid crystal, a liquid crystal display device utilizing the same, and a method for manufacturing the liquid crystal display device.

SOLUTION: The sealant 7 for the liquid crystal display element contains an epoxy component comprising a disphenol type epoxy resin (epoxy 1), an alcoholic epoxy resin with a bisphenol skeleton (epoxy 2) and at least one or more kinds of filler material with  $\leq 2~\mu$  m average particle size as indispensable constituents and a hardener component comprising a polyfunctional thiol type resin with an isocyanurate skeleton, a tertiary amine type material as the reactive catalyst material and a silane coupling agent as indispensable constituents.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

25,10,2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3968208

[Date of registration]

08.06.2007

[Number of appeal against examiner's decision of

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-75109 (P2001-75109A)

(43)公開日 平成13年3月23日(2001.3.23)

(51) Int.Cl.7		識別記号		FΙ			テー	マコード(参考)
G02F	1/1339	505		G02F	1/1339		505	
C 0 8 G	59/20			C 0 8 G	59/20			
	59/40				59/40			
C09K	3/10			C09K	3/10		L	
							Q	
			elerate italia-Da	-1-24-D 24-	<del>ひ</del> で 小 数 1 1	ΩŢ	/A 10 E)	具教育)

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 16 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2000-174099(P2000-174099)

(22) 出願日 平成12年6月9日(2000.6.9)

(31) 優先権主張番号 特額平11-170362

(32) 優先日 平成11年6月16日(1999.6.16)

(33)優先権主張国 日本(JP)

(71)出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72)発明者 鴨井 澄男

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(72)発明者 中重 麻美

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式

会社リコー内

(74)代理人 100094466

弁理士 友松 英爾 (外1名)

### (54) 【発明の名称】 プラスチック基板液晶表示素子用シール剤、骸シール剤を用いたプラスチック基板液晶表示装置 とプラスチック基板液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】

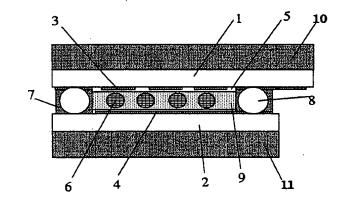
(修正有)

【課題】 フィルム液晶セルの組立工程の加熱温度条件で、フィルムの屈曲に追従可能な可撓性を有し、プラスチックフィルム基板への接着性が良好で、しかも耐液晶性に優れたプラスチックフィルム基板を用いた液晶表示素子用シール剤とそれを用いた液晶表示装置及び液晶表示装置の製造方法の提供。

【解決手段】 下記の各成分を含有することを特徴とするプラスチック基板を用いた液晶表示素子用シール剤

(1) 少なくとも下記の材料を必須成分とするエポキシ成分(主剤)、ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)、ビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ2)、少なくとも1種類以上の平均粒径が2μm以下のフィラー材料

(2) 少なくとも下記の材料を必須成分とする硬化剤成分、イソシアヌレート骨格を有する多官能チオール系樹脂、反応性触媒材料として3級アミン系材料、シラン系カップリング剤、および該シール剤を用いたプラスチック基板液晶表示装置とプラスチック基板液晶表示装置の製造方法。



(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記の各成分を含有することを特徴とす るプラスチック基板を用いた液晶表示素子用シール剤。

(1) 少なくとも下記の材料を必須成分とするエポキシ 成分(主剤)

ビスフェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)

ビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂 (エポキシ2)

少なくとも1種類以上の平均粒径が2μm以下のフィラ

(2) 少なくとも下記の材料を必須成分とする硬化剤成 分

イソシアヌレート骨格を有する多官能チオール系樹脂 反応性触媒材料として3級アミン系材料

シラン系カップリング剤

【請求項2】 エポキシ1とエポキシ2の配合比が90 /10~60/40である請求項1記載の液晶表示素子 用シール剤。

【請求項3】 エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の粘 度が70~130Pa·s/2.5rpm/25℃であ る請求項1~2のいずれかに記載の液晶表示案子用シー ル剤。

【請求項4】 エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の1 50℃におけるゲル化時間が240~360秒である請 求項1~3のいずれかに記載の液晶表示案子用シール

【請求項5】 エポキシ成分と硬化剤成分の硬化物のT gが35℃以上75℃以下である請求項1~4のいずれ かに記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項6】 エポキシ成分および/または硬化剤成分 に100℃以下でゲル化反応する髙分子粒体が含有され ている請求項1~5のいずれかに記載の液晶表示素子用 シール剤。

高分子粒体がその内部にゴム系材料を含 【請求項7】 有しているコアーシェル型 PMMA粒子である請求項6 記載の液晶表示素子用シール剤。

【請求項8】 少なくとも1枚の基板がプラスチックフ ィルム基板からなる一対の基板間に液晶材料層が挟持さ れ、該液晶材料層の周辺を請求項1~7のいずれかに記 載のシール剤でシールされたことを特徴とする液晶表示

【請求項9】 Δε (誘電異方性)が10以上、かつし きい値電圧が1.5 V以下の液晶材料を用いる請求項8 記載の液晶表示装置。

【請求項10】 基板上にITO電極および配向膜を形 成し、ラビング処理し、一方の基板に球状粒子スペーサ ーを散布し、他方の基板に導電性粒子を含有したシール 剤をスクリーン印刷し、加熱処理した後に両基板を重ね 合わせ、該重ね合わされた基板を一定の圧力を印加し、

<del>-ル剤をベークする液晶表示装置の製造方法におい</del>

て、シール剤中に髙分子粒体を含有し、かつ加熱処理の 温度は配合された高分子粒体のゲル化開始温度よりも高 い温度で処理することを特徴とする少なくとも一方の基 板にプラスチック基板を用いた液晶表示装置の製造方

【請求項11】 基板上にITO電極および配向膜を形 成し、ラビング処理し、一方の基板に球状粒子スペーサ ーを散布し、他方の基板に導電性粒子を含有したシール 剤をスクリーン印刷し、加熱処理した後に両基板を重ね 合わせ、該重ね合わされた基板を一定の圧力を印加し、 シール剤をベークする液晶表示装置の製造方法におい て、シールベーク後圧力を解除する時の温度はシール剤 のTg以下の温度であることを特徴とする少なくとも一 方の基板にプラスチック基板を用いた液晶表示装置の製 造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プラスチック基板 を用いた液晶表示素子に好適なプラスチック基板に対す る接着性、可撓性、及び耐液晶性が良好なシール剤及び 該シール剤を用いた液晶表示装置と液晶表示装置の製造 方法に関する。

[0002]

【従来技術】液晶表示素子は、薄く軽量で消費電力が低 いことから、パソコンやワープロ用のディスプレイを始 めとした多くの表示ディスプレイとして使用されてい る。これらに用いられる液晶表示素子はガラスを基板に 使用したガラス液晶セルが大部分を占めていたが、近 年、いわゆるモーバイル機器への液晶セルの搭載が進展 するに伴い、軽量性や否破砕性の要求からプラスチック フィルムを基板に用いた液晶表示素子が一部で用いられ るようになってきた。

【0003】液晶表示素子はシール剤により液晶材料を 素子の基板間に封入させた形態で構成されている。シー ル剤には表示素子にかかる応力で破壊されない接着強度 が必要であり、また、液晶分子と直接接するため、液晶 分子に悪影響を及ぼさない性質や、さらに、プラスチッ クを基板に用いた液晶表示素子では曲面の表示へのニー ズもあるため、可撓性も備えた総合的な特性が必要とさ れる。特に近年では、モーバイル用途の拡大に伴い、従 来のものよりも耐熱性の優れたシール剤への要求が高く なってきている。

【0004】液晶表示素子のシール剤には熱硬化性エポ キシ樹脂が用いられているが、ガラス基板液晶表示素子 に対しフィルム基板表示素子では、ガラスに較べてプラ スチックの耐熱性が低いため、シール剤の硬化温度をガ ラス表示素子と同程度に高く設定できず、耐熱性が劣る 欠点があった。また、フィルム型液晶素子では、ガラス 液晶素子ではほとんど必要とされない可撓性を具備しな

ければならない。このためフィルム型液晶素子では、ガ

40

ラス素子と異なるシール剤を用いたり、また、ガラス用シール剤を低い温度で硬化させ使用することがなされてきた。このため、フィルム表示素子では、ガラス表示素子に較べ、シール剤に必要とされる特性の中で、特に高温で保存すると、シール剤中に液晶が混入、膨潤することで引き起こされる接着強度の低下や、シール剤による液晶のスイッチング電流の増大による動作不良等の耐液晶性に問題があり、これを克服した信頼性の高いシール剤が求められていた。

【0005】そこで、これらの問題を解決するため、特 許第2129470号では、フィルム表示素子用シール 剤としてポリオール型のエポキシ樹脂を用いたシール剤 が開示されている。これによりシール剤の可撓性と接着 強度は達成できるが、80℃以上の高温下で液晶セルを 保存すると、シール剤の膨潤や、液晶のスイッチング電 流値が徐々に上昇し、耐熱性がまだ十分でない問題があ った。特開平9-12679号では、フィルム表示素子 用シール剤として室温で液状のシリコーン変性エポキシ を10~50重量部、室温で液状のビスフェノール型エ ポキシ樹脂を90~50重量部、室温で液状の3官能チ 20 オール硬化剤を20~80重量部、シランカップリング 剤を 0. 5~ 5. 0 重量部、平均粒径が 1 μ m以下の無 定型シリカを1~10重量部、平均粒径が2μm以下の 無定型シリカ以外の無機充填剤を5~50重量部を必須 成分として含有するシール剤が開示されているが、80 ℃以上の高温下で液晶セルを保存すると液晶のスイッチ ング電流値が徐々に上昇し、耐熱性がまだ十分でない問 題があった。

【0006】特開平9-15611号では、液晶セルの組立用シール剤組成物として、エポキシ樹脂成分として、(a)室温で液状のポリエチレングリコールジグリシジルエーテルを10~50重量部、(b)室温で液状のビスフェノール型エポキシ樹脂を90~50重量部、エポキシ樹脂硬化剤として、(c)室温で液状の三官能チオール化合物を20~80重量部、さらにその他の成分として、(d)シランカップリング剤を0.5~5.0重量部、(e)平均粒径が1 $\mu$ m以下の無定型シリカを1~10重量部、(f)平均粒径が2 $\mu$ m以下の、無定型シリカ以外の無機充填剤を5~50重量部を必須成分として含有するシール剤が開示されているが、(a)のポリエチレングリコールジグリシジルエーテルと

(b) のビスフェノール型エポキシ樹脂を混合したエポキシ樹脂と(c) の三官能チオール化合物との硬化物は可撓性が高く、フィルム基板に対する接着性が高いとい

う利点はあるが、信頼性が乏しく、80℃以上の高温保存試験で液晶のスイッチング電流値が上昇するという問題が発生する。また、シール剤の中に金属粒子を含有させて、片側電極をスルフォールし、電極端子を片側取りだしにするパネル構造の場合、開示されたシール剤では高温高湿の保存試験で金属粒子による上下導通部の接続抵抗が上昇し、表示不良が発生する。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、フィ ルム液晶セルの組立工程の加熱温度条件で、フィルムの 屈曲に追従可能な可撓性を有し、プラスチックフィルム 基板への接着性が良好で、しかも耐液晶性に優れたプラ スチックフィルム基板を用いた液晶表示素子用シール剤 とそれを用いた液晶表示装置及び液晶表示装置の製造方 法を提供することにある。また、シール剤の硬化物はパ ネル特性に大きな影響を及ぼし、例えば液晶材料は活性 な官能基を有する材料もブレンドされるため、液晶中に シール剤中のイオン成分や低分子量化合物が溶出し、消 費電流値を増大させたり、外気の水分を吸収し、シール 剤が膨潤し、シール部内で上下導通部構造を有したパネ ルでは、接続不良が発生する場合もあるが、本発明のシ ール剤は、このようなシール部内上下導通構造を有する パネルにおいても、上下導通部の接続抵抗が髙温高湿保 存試験後も安定な信頼性の高い液晶表示装置とその製造 方法を提供できるものである。

#### [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討した結果、液晶セル用シール剤において特定のエポキシ樹脂を組み合わせ、さらに硬化剤として特定のチオール系のといるで使用すること等によって上記問題点が解決されることを見出し本発明に到達することができた。

【0009】プラスチックフィルム基板に対する高い接着性、剥離強度を得るためには、特許第2129470号でも示しているように、エポキシ樹脂は下記構造式(1)、(2)、(3)、(4)に示されるようなアルキレングリコール型エポキシ樹脂(エポキシ1)が特に優れているが、このアルキレングリコール型エポキシ樹脂(エポキシ1)の硬化物は耐液晶性が劣る。そこで、耐熱性が良好なビスフェノール型のエポキシ樹脂(エポ40キシ2)との混合物にすることにより、耐液晶性の改善を試み、以下のような知見を得ることができた。

[0010]

【化1】

特開2001-75109

$$CH_2-CH-CH_2-O-CH_2(CH_2)_4 CH_2-O-CH_2-CH-CH_2$$
 (4)

【0011】アルキレングリコール型エポキシ樹脂(エポキシ1)の種類によっても、耐液晶性、接着性が異なり、また、下記構造式(5)、(6)に示すようなビスフェノール型のエポキシ樹脂(エポキシ2)の配合量を多くすることにより、接着性は低下するが、耐液晶性は改善される。すなわち、前記エポキシ1の配合量が多くなると、耐液晶性が低下する。逆に前記エポキシ2の配合量が多くなると、耐液晶性が低下し、接着性が向上する。従って、上記の配合が両者を満足する最適範囲となる。また、特に上記構造式(2)に示すようなビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ1)は配合量を多くしても耐液晶性の低下が小さく、接着性は得られやすい。

【0012】エポキシ2配合量(wt%)と比抵抗(Ω·cm)の関係およびエポキシ2配合量と基板の接着強度(g/5mm)の関係を表1および表2に示す。 【0013】 【表1】

液晶材料	RC-4087
エポキシ2配合量(wt%)	比抵抗(Ω·cm)
0	1. 40E+10
. 5	9. 80E+09
10	7. 10E+09
20	5. 70E+09
30	3. 60E+09
-40	1. 80E+09
50	7. 20E+08
60	3. 00E+08
従来材料	2. 00E+09

【0014】

#### 基板の接着強度

	接着強度(g/5mm)		
エポキシ2配合量(wt%)	基板A(従来品)	基板B(改良品)	
0	400	170	
5	512	240	
10	666	303	
20	761	540	
30	772	580	
40	762	590	
50	766	620	
. 60	778	618	
従来材料	780	616	

【0015】前表1および2において、従来材料とは、比較例1で示された材料である。基板Aは、厚さ100 $\mu$ mのポリカーボネートフィルムの両面にエチレンビニルアルコール共重合体よりなるガスバリヤー膜や保護コート膜が形成された基板であり、ガスバリヤー膜と保護コート膜の合計厚さは約10 $\mu$ mである。基板Bは、厚さ100 $\mu$ mのポリカーボネートフィルムの片面にSiO2膜が約0.1 $\mu$ m、もう一方の面にガスバリヤーと耐溶剤コートを兼ねた有機膜が形成された基板である。ITO面(接着剤層)は有機膜側で、有機膜の厚さが約2 $\mu$ mとなっている。また、前記接着強度は、シール厚\*

\*さ6.  $5 \mu m$ 、5 m m 幅 のシール部 の 9 0 ° 剥離強度データである。

【0016】以上の結果より、フィルム基板への接着性が高く、耐液晶性が良好なシール剤は、主剤が前記ビス フェノール型エポキシ樹脂(エポキシ1)と前記分子内にビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂(エポキシ2)の混合物が良いこと、この時の両者の配合比は90/10~60/40、さらに好ましくは、80/20~70/30であることが判明した。

[0017]

【化2】

$$C\overset{\circ}{H_{2}}-CH-CH_{2} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{3}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}\overset{\circ}{C}H-CH_{2}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{3}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{2}}}_{CH_{3}} - \underbrace{-C\overset{\circ}{H_{2}}-C\overset{\circ}{H_{$$

(5)

$$CH_{2} - CH - CH_{2} - CH_{2$$

【0018】前記エポキシ樹脂の混合物の硬化剤としては、脂肪族アミン、3級アミン系は可使時間が短く、耐液晶性が低く、使用できない。芳香族アミンは毒性が強い、常温で固体の材料が多い、硬化温度が高い等の理由により、使用できにくく、酸無水物、イミダゾール系は、硬化温度が高く、フィルム基板には使えず、ガラス基板用シール剤として使用されているあるいは検討されている、1液配合用硬化剤〔ジシアンジアミド(DICY)〕、ヒドラジド系、イミダゾール変性系潜在性硬化剤、尿素アダクト系潜在性硬化剤はいずれも100℃以上の硬化温度が必要で、フィルム基板への適用は難しい。また、ポリチオー

ル系材料は3級アミン系材料の添加で低温化が可能であるが、可使時間の調整が難しい、耐液晶性が得にくい等の問題がある。本発明者らは、特に下記構造式(7)の2,4,6-トリオキソー1,3,5-トリイルトリエチルートリス(3-メルカプトプロピオナート)のような分子骨格内にイソシアヌレート骨格を有する3官能ポリチオールは添加触媒量で硬化速度の調整が容易で、しかも耐液晶性の低下も小さく、プラスチックフィルム基板を用いるLCD用のシール剤の優れた硬化剤であることが判明した。

【化3】

【0019】前記チオール系硬化剤を用いたエポキシは 3級アミン系の触媒添加で硬化が促進され、添加量が多 いほど、反応はより低温化、短時間化になる。したがっ て、本発明で用いる硬化剤は、前記の4,6-トリオキ ソー1, 3, 5-トリイルトリエチルートリス (3-メ ルカプトプロピオナート)のような分子骨格内にイソシ アヌレート骨格を有する3官能ポリチオールと3級アミ ン系の触媒を併用することが好ましい。前記3級アミン 系の触媒材料としては、2、4、6-トリジメチルアミ ノメチルフェノール、2,4,6-トリジメチルアミノ メチルフェノールと酸(オクチル酸、カルボン酸等)と の塩等がある。ただし、触媒量が少なすぎると硬化が遅 くなり、一次ベーク条件での硬化が不充分になる。また 多すぎると、室温での硬化も早くなり、可使時間が短く なり、生産性が悪くなる。

【0020】本発明のシール剤にはスクリーン印刷適合 性のためフィラー材料の添加が必須となる。添加するフ ィラーの例としては、酸化チタン、シリカ、アルミナ、 炭酸カルシウムなどを挙げることが出来る。炭酸カルシ ウムは比重が大きく、沈降することが多く、保存安定性 に問題があり、フィラー材料としてはシリカ、酸化チタ ン、アルミナが好ましい。これらのフィラーは単独ある いは複数で用いることが出来、エポキシ成分、あるいは 硬化剤成分、あるいはその両方に添加することが出来 る。添加の方法はホモジナイザーや3本ロールミルが適 当である。添加量はエポキシ成分あるいは硬化剤成分の 100重量部に対して5~70重量部が適当である。

【0021】基板表面の改質、樹脂とフィラーの反応に よる基板との接着強度の向上あるいは耐液晶性向上のた め、シランカップリング剤を添加する。シランカップリ ング剤の例としては、γーグリシドキシプロピルトリメ トキシシラン、ャーグリシドキシプロピルトリエトキシ シラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシ ラン、β− (3, 4−エポキシシクロヘキシル)エチル 40 子、塩化ビニル系粒子、スチレン系粒子等があるが、材 トリメトキシシラン、γーアミノプロピルトリメトキシ シラン、Ν-β- (アミノエチル) γ-アミノプロピル トリメトキシシラン等が挙げられる。これらの添加量は エポキシ樹脂100重量部に対して0.5~20重量 部、好ましくは1~10重量部である。

【0022】前述の技術的知見から明らかなように、本 発明のプラスチック基板を用いた液晶表示装置用シール 剤は、下記の各成分を含有することを特徴とする。

(1) 少なくとも下記の材料を必須成分とするエポキシ 成分(主剤)

ビスフェノール型エポキシ樹脂 (エポキシ1) ビスフェノール骨格を有するアルコール型エポキシ樹脂 (エポキシ2)

10 少なくとも1種類以上の平均粒径が2μm以下のフィラ 一材料

(2) 少なくとも下記の材料を必須成分とする硬化剤成 分

イソシアヌレート骨格を有する多官能チオール系樹脂 反応性触媒材料として3級アミン系材料 シラン系カップリング剤

【0023】前記のエポキシ樹脂と硬化剤の反応は加熱 により、反応が開始し、粘度が低下した後に、硬化が進 み、増粘していくが、一度粘度が低下するため、シール 剤が流れ出し、シールの直進性が乱れるという問題が発 生する。そこで、一般には、粒径の非常に細かい粒子 (一次粒子がmμmオーダーの材料)が、使用される が、LCDのような6μm程度の狭ギャップでは、それ だけでは押さえられない。上下基板を重ね合わせ後、室 温で長時間放置したり、低温(40℃以下)で長時間べ ークする方法が採られ、非常に生産性の悪い工程設定に なる。前記ゲル化はゲル化開始温度より充分高い温度 (10℃以上)であれば、数秒で起こるが、基板のカー ルを考慮すると1分以上は必要になる。100℃を超え 30 る温度で1分以上プリベークすると主剤と硬化剤の反応 が進みすぎ、接着性不良が発生するため100℃以下で 処理する必要がある。

【0024】この問題を鑑みて、シール剤中に100℃ 以下の温度でゲル化反応する高分子粒子を含有させ、粘 度低下に伴うシール剤の流れ出しを防止することが提案 されている。このような高分子粒子としては、特公平7 -53855号や特開平5-271333号で例示さ れ、主として、熱硬化樹脂の改質を目的として使用され ている。このような髙分子粒子としてはアクリル系粒 料の安定性からアクリル系粒子(ポリメチルメタアクリ レート)が好ましい。

【0025】本発明においても、前記高分子粒子を主 剤、硬化剤の少なくとも一方に添加し、スクリーン印刷 後、100℃以下の前記高分子粒子のゲル化開始温度以 上の温度でプリベークし、増粘させ、しかる後に重ね合 わせ、シールベークすることにより、シールの流れ出し を防止し、シールの直進性を向上させることが出来る。

【0026】前記髙分子粒子としては、髙分子粒子内部 <u>にゴム系の材料を包含しているコアーシェルタイプのP</u>

剤となっている。

(7)

MMA微粒子が特に好ましい。すなわち、このPMMA 微粒子を本発明のシール剤に混合すると、シール強度が 未処理のものに比べると、90°のシール剥離強度で約 20%の強度上昇が認められた。この現象は、エポキシ 硬化物中にコアーシェル型粒子が分散され、海島状態を とるミクロ相分離構造をとっているために、エポキシ樹 脂が強靱化された結果によるものと考えら、シール強度 を向上する有効な方法である。

【0027】本発明の液晶表示装置は、例えば図3に示 すように、少なくとも1枚のプラスチックフィルム基板 10 1、2からなり、1TO電極3、4が加工され、基板表 面に配向膜5、球状粒子スペーサー6、液晶材料9が介 在し、周辺を前記の本発明のシール剤7でシールされた 構成からなるものである。

【OO28】液晶材料はLCDに対する要求特性(例え ば、duty比、駆動電圧、応答速度)によって材料の 種類、配合比等を調整し、10種類程度の混合物となっ ている。ところで、最近、携帯電話、PHS、カードペ ージャー等の軽量、薄型の情報端末機が多く生産されて きたが、これらに求められる液晶材料特性はDuty比 20 が1/16~1/64、低電圧、高速応答のSTN型L CDであり、例えばHigh Duty用(1/100 duty以上)の液晶材料では駆動電圧が1.5V以上 でΔεが10以下の特性を要求される。

【0029】しかしながら、駆動電圧が1.5 V以下、 液晶のΔεが10以上の液晶材料を用いる場合には、特 開平9-15611号で示されるような公知のシール剤 を用いても信頼性試験(80℃以上高温環境及び60℃ 90%以上の高温高湿環境の放置試験、動作試験)にお いて、液晶の消費電流増大、配向不良等の問題は発生し ないが、液晶に前記のような低電圧化や高速化を求める と、液晶材料が敏感になり、周辺材料の影響を受けやす くなり、液晶の比抵抗値の低下に伴う消費電流値の増 加、配向性の劣化等の問題が発生するが、本発明のシー ル剤を用いると前記問題が解決できることがわかった。

【0030】プラスチックフィルム基板のベース材料と しては、ポリカーボネートフィルム、ポリエーテルサル フォンフィルム、ポリサルフォンフィルム等がある。し かし、ベース基板単独ではガスバリヤー性、耐溶剤性等 の諸特性が不充分のため基板の両面、あるいは片面にガ スバリヤー層、保護膜等の無機物、あるいは有機物のコ ーティング膜が形成され、その上にITO膜が形成され る。基板厚は総厚で0.1~0.3mmである。

【0031】最近、基板の低コスト化とガスバリヤー性 の向上の観点からITO電極面の裏面に無機バリヤー膜 (SiO<sub>2</sub>)を設け、ITO面には約5μm厚の薄い有 機コートが設けられた改良型新基板が開発されている。 この基板は、シール剤が直接接着する有機コート層が薄 いため、シール強度が得られにくくなっている。本発明 のシール剤では、このような基板にも対応できるシール 50 すなわち、Tgが35℃未満の場合、消費電流値は上昇

【0032】本発明の液晶表示装置の製造方法は、少な くとも1枚がプラスチックフィルム基板である基板上に ITO電極と配向膜の形成およびラビング処理が行わ れ、一方の基板に球状粒子スペーサーを散布し、他方の 基板にシール剤をスクリーン印刷し、加熱処理した後に 両基板を重ね合わせ、重ね合わされた基板を一定の圧力 を印加し、シール剤をベークして実施されるが、シール ベーク後圧力を解除する時の温度は、Tg以上の温度で 圧力を解除すると、上下導通部の接続抵抗が上昇するこ とがあり、歩留まりを低下させるのでシール剤のTg以 下の温度であることが好ましい。

12

【0033】シール剤の基板への塗布は、スクリーン印 刷法で行う。スクリーン印刷法では、シール剤の粘度に よって、膜厚が異なる。また、粘度が低すぎると、にじ みが発生し、シール剤の直進性が悪くなる。高すぎる と、シールカスレやシール版の目ずまりが発生しやすく なる。そこで、均一なシール幅を得るため、主剤、硬化 剤混合後の粘度値を設定する必要があり、本発明におけ るシール剤の粘度は70~130Pa·s/2.5rp m/25℃である。

【0034】一次ベーク条件はフィルム基板の耐熱性、 基板の寸法変化、熱、圧力下の基板変形、生産性等総合 的に決定される条件であるが、温度は60℃以下、時間 は6時間以下が好ましく、このような条件で行う一次べ ークで、シール剤をある程度硬化させる必要がある。あ る程度とは、一次ベーク後、圧力を解除したときにシー ル内部に気泡が混入しないレベルを言う。硬化レベルの 管理項目として、150℃熱板上でのゲル化時間に着目 した。このゲル化時間は240~360secが好まし い。240sec未満では可使時間が短くなり(室温で 2時間以下) 好ましくない。 360 se cを越えると 6 0℃6時間で硬化しなくなり、シールベーク圧解除した ときにシール内部に気泡が混入し、外観不良が発生す る。したがって、フィルム基板用シール剤として、求め られる硬化条件は、加圧状態(一次ベーク)での硬化温 度は80℃以下、加圧フリーでは120℃以下が好まし

【0035】前述のように、シール剤の硬化物はパネル 40 特性に大きな影響を及ぼす。すなわち、液晶材料は活性 な官能基を有する材料もプレンドされるため、液晶中に シール剤中のイオン成分や低分子量化合物が溶出し、消 費電流値を増大させたり、外気の水分を吸収し、シール 剤が膨潤し、シール部内で上下導通部構造を有したパネ ルでは、接続不良が発生する場合もある。従ってシール 剤には耐熱性、耐液晶性が要求される。そこで、シール 剤硬化物特性の中でもシール剤の硬化物Tgとの関係に ついて鋭意検討した。その結果、硬化物Tgとパネルの 信頼性特性の間に、相関性が得られることがわかった。

(8)

13

しやすく、また上下導通部の接続抵抗が、環境保存試験 で増加する傾向が認められた。35℃以上では電流値の 増加及び上下導通部の抵抗増加が緩和され、目標の信頼 性を達成できることがわかった。75℃以上では硬化物 が硬くなり過ぎ、基板の表面コート層の種類によって は、シール強度は低下することがわかった。従って、シ ール剤の硬化物Tgは35℃以上75℃以下が好まし V10

【0036】なお、前記の目標の信頼性とは80℃高温 保存試験(240時間以上)、60℃90%の高温高湿 保存試験(240時間以上)、70℃環境動作試験(2 40時間以上)、40℃90%環境動作試験(240時 間以上)、ヒートサイクル試験をいう。

【0037】前記した技術的知見から明らかなように、 本発明の耐液晶性と接着性に優れた液晶用シール剤とし ては、以下の特性を満足するものが好ましい。

- (1) エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の粘度が70 ~130 Pa·s/2. 5 r pm/25℃。
- (2) エポキシ成分と硬化剤成分の混合物の150℃に おけるゲル化時間が240~360sec。
- (3) エポキシ成分と硬化剤成分の硬化物のTgが35 ℃以上75℃以下。

【0038】本発明者らは、本発明における液晶表示装 置のシール剤の接着性と耐液晶性を評価した。

#### (1)接着性の評価

プラスチック基板、特に厚さ0.1mm程度のフィルム 基板に対する接着性と耐液晶性についての評価を行っ た。接着性の評価は、シール部の厚さが6μm、シール 幅が2mmになるようなサンプルを作成し、90°剥離 強度を測定し、接着性を評価した。

#### (2) 耐液晶性の評価

耐液晶性の評価は硬化したシール剤を高温下で液晶中に 保存し、保存後の液晶の固有抵抗値を計測することや、 シール剤への液晶の膨潤度を計測することで、耐液晶性 がよく評価できることを確認した。この評価では、耐液 晶性が悪いものは保存後の液晶は低い固有抵抗値とな り、また、シール剤へ液晶が浸透膨潤しシール剤の重量 が増加する。固有抵抗値が高いものは膨潤しない傾向と なり、このような性能を有するシール剤は耐液晶性が高 いと判定される。

[0039]

#### 【実施態様】実施態様1

プラスチックフィルム基板を用いた液晶表示装置の作製

液晶表示装置用プラスチックフィルム基板上にフォトリ ソグラフィー法等の公知の方法でITO電極パターンを 形成する。該基板面を洗浄後、ポリアミド、ポリイミド 等の配向膜をフレキソ印刷法等の任意の方法でパターン に印刷する。所定の温度でベーク後、ラビング処理し、 液晶の配向処理を完成する。ラビングゴミを超音波ドラ...50...期的なシール剤を提供するものである。

14

イ洗浄で除去後、一方あるいは両方の基板に電極端子部 に対応する位置の窓枠をあける(プレカット工程と略称 する)。さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄 (30~60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周 波数での水洗浄)を実施する。

【0040】一方の基板にセルギャップを決定するプラ スチックあるいは無機物からなる球状粒子のギャップ材 を散布し、他方の基板には、本発明で示すシール剤をス クリーン印刷し、シールプリベークを実施した後に、両 基板の位置をアライメントし、重ね合わせる。シール剤 には、ギャップ材粒子の粒径より0.5~2μm大きい 粒径の金属(Au)が被覆されたプラスチック粒子を含 有している。この時、プリベーク温度はシール剤に含有 する髙分子粒子のゲル化開始温度以上の温度で1~3分 間加熱する。加熱により、高分子粒子はゲル化し、増粘 する。その結果、シールベーク時にシール剤が流れ出す ことなく、均一なシールが達成できる。またシールプリ ベークはシール剤に内包する気泡を除去するためにも実 施される工程である。重ね合わされた一対の基板はエア 20 ーバッグ方式の加圧焼成器にセットし、60℃以下の温 度で2~3kgf/cm<sup>2</sup>の圧力でシールベークする。 ベーク時間はシール剤によって異なるが、3時間以上1 0時間以下である。ベーク終了後、圧力を解除し、基板 を取り出すが、この時の温度がシール剤硬化物のTg温 度以下に設定する必要がある。Tg以上の温度で圧力を 解除すると、上下導通部の接続抵抗が上昇することがあ り、歩留まりを低下させる。

【0041】次に、シール剤で固定された一対の基板を 個々のセルに分断するためのカットを実施する(一般的 30 には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法 を用いるため)。個々のセルに分割されたセルをさらに 120℃以上の高温でベークし、シール剤の架橋反応を 向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具 に収納し、セルは無加圧でベークする。液晶注入は気圧 差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に 液晶が注入され、セルギャップの均一が充分でないの で、プレスして過剰液晶を注入口から押し出した後に封 止する。封止剤はUV硬化型樹脂が生産性の点で優れて いるが、エポキシ系の熱硬化型樹脂でもよい。

【0042】フロント側に偏光板あるいは位相差板つき 偏光板を貼付する(TN型は偏光板、STN型は位相差 板つき偏光板)。リヤー側には反射板つき偏光板あるい は半透過板つき偏光板を貼付し、反射型、あるいは半透 過式パネルの完成となる。LCDユニットはさらに駆動 回路や駆動回路とのコネクターを実装するが、本実施態 様では省略する。

【0043】本発明は周辺材料の影響を受けやすい低電 圧液晶材料を用いたPF-LCDにおいて、特に有効で あり、他の材料系では達成不可能な信頼性を達成する画

40

(9)

15

[0044]

【実施例】以下に、本発明の実施例を示す。

【0045】実施例1

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤 100 の で 0 に 0 で 0 に 0 に 0 で 0 に 0 に 0 で 0 に 0 で 0 に 0 に 0 に 0 で 0 に

【0046】透明導電性フィルム〔帝人(株)HA10 0-B200]のITO層をエッチング剥離した基板上 にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件 で硬化させ、その90度剥離強度(以下、剥離強度と称 す) を測定したところ、270gf/5mmであり、剥 20 離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着 性は充分であった。総厚105μmのベース材料がポリ カーボネートフィルムで、裏面にSiO2膜を設けた透 明導電性フィルム〔帝人(株)HA100-B200〕 を用い、フォトリソグラフィー法を用い、ITO電極を パターン形成する。基板をアルカリ性洗剤(LGL:横 浜油脂製) で洗浄後、UV/オゾンプロセッサーで表面 の有機物汚れを光分解除去する。配向剤(AL-304 6: JSR製)をフレキソ印刷法で任意のパターンに印 刷する。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成 30 する。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成す る。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイスト するような角度で、押し込み量がO.7mmになるよう に設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部は ラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。 ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、 R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠 をあける工程(プレカット工程と略称する)を行う。さ らにゴミを完全に除去するために超音波洗浄 (30~6 0KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水 洗浄)を実施する。

【0047】R側基板にセルギャップを決定するプラスチック球状粒子のギャップ材(6.5μm粒径: XC650ナトコペイント製)を散布する。散布密度は300

16

±30個/mm $^2$ 。F側基板にシール剤をスクリーン印刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒子としてAuがメッキされた7.0 $\mu$ m粒径のプラスチック粒子〔ミクロパールAU:Au-207(積水ファインケミカル製)〕をシール剤全体の2.0wt%配合し、500±30個/mm $^2$ の密度を得た。シール剤プリベークは50 $^{\circ}$ 2minで行った。上下基板をアライメントして重ね合わせた。重ね合わされた一対の基板はエアーバッグ方式の加圧焼成器にセットし、3kgf/cm $^2$ の圧力で加圧し、加圧保持状態で60 $^{\circ}$ 7時間のベークを実施した。ベーク終了後、加圧焼成器をオーブンの外に出し、1時間室温で冷却し、基板の温度が35 $^{\circ}$ 0の時に、圧力を解除し、基板を取り出した。

【0048】次に、シール剤で固定された一対の基板を 個々のセルに分断するためのカットを実施する(一般的 には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法 を用いるため)。個々のセルに分割されたセルをさらに 120℃2時間の2次ベークを施し、シール剤の架橋反 応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の 治具に収納し、セルは無加圧でベークする。ベーク後、 O. 2 t o r r 環境で1時間以上真空保管した後に注入 工程に進んだ。液晶注入は気圧差を利用した真空法で注 入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギ ャップの均一が充分でないので、プレス (40kgf/ セル) して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止す る。封止剤はUV硬化型樹脂(ハイロックUV581: 東邦化成製)を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せき し、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。 圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。 注入口の汚れを取るため、洗剤(LC841:花王製) を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、 85℃のオーブンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液 晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき 偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を 貼付し、半透過式パネルの完成となる。

【0049】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液晶材料はRC-4096〔チッソ(株)製〕である。RC-4096のVthは1.33V、 $\Delta$   $\epsilon$  が 14.0である。シール剤の硬化条件は60 $\mathbb{C}$ 5時間+120 $\mathbb{C}$ 2時間

得られたパネルの信頼性は以下の下表3の通りであった。

【表 3】

	電流値変化率(R/R <sub>o</sub> )	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	1. 2倍	表示の異常なし
40℃90%500時間放置後	1. 2倍	表示の異常なし

(10)

特開2001-75109

17

18

[0050]

主剤(エポキシ成分)

髙純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ(株)エピコー 85重量部 **トYL−980**)

アルコール型2官能エポキシ樹脂〔三洋化成(株)グリシエールBPP35

15重量部 0] 〔主成分は上記構造式(2)〕

酸化チタン [日本アエロジル(株) P-25] 20重量部

10重量部 無定型シリカ〔同上R-805〕

シランカップリング剤(信越シリコーン社KBM403)

硬化剤 (硬化剤成分)

2, 4, 6ートリオキソー1, 3, 5ートリイルトリエチルートリス (3ーメ

ルカプトプロピオナート)〔淀化学(株)〕

100重量部

5 重量部

2、4、6-トリジメチルアミノメチルフェノール

1. 2重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]

20重量部

無定型シリカ〔同上R-805〕

10重量部

【0051】 (シール剤評価結果)

【表4】

混合後粘度	100Pa⋅s/2. 5rpm/25°C			
150℃ゲル化時間	268sec			
硬化物Tg(DSC)	40℃			

#### 【0052】実施例2

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミ ルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下 記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製 した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と 硬化剤を93部を配合し、60℃で5時間、ついで12 0℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶 [チッソ(株) RC-4087] 1. 2ml中に投入 し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗 (以下、比抵抗と称す) と、保存前後のエポキシ硬化物 の重量変化率(以下、膨潤率と称す)を測定した。その 結果、抵抗は1. 9×10<sup>10</sup> Ω cm、膨潤率は1. 0 0 (膨潤せず) であった。

【0053】透明導電性フィルム〔帝人(株)HA10 0-B200]のITO層をエッチング剝離した基板上 にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件 で硬化させ、その90度剥離強度(以下、剥離強度と称 離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着 性は充分であった。

【0054】総厚105μmのベース材料がポリカーボ ネートフィルムで、裏面にSiO2膜を設けた透明導電 性フィルム [帝人 (株) HA100-B200] を用 い、フォトリソグラフィー法を用い、ITO電極をパタ ーン形成する。基板をアルカリ性洗剤(LGL:横浜油 脂製) で洗浄後、UV/オゾンプロセッサーで表面の有 機物汚れを光分解除去する。配向剤(AL-3046: ISR製)をフレキソ印刷法で任意のパターンに印刷す 50

る。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成す る。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成す る。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイスト するような角度で、押し込み量が0.7mmになるよう に設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部は ラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。 ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、 30 R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠 をあける工程 (プレカット工程と略称する) を行う。さ らにゴミを完全に除去するために超音波洗浄 (30~6 0KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での水 洗浄)を実施する。

【0055】R側基板にセルギャップを決定するプラス チック球状粒子のギャップ材 (6.5μm粒径:XC6 50ナトコペイント製)を散布する。散布密度は300 ±30個/mm<sup>2</sup>。F側基板にシール剤をスクリーン印 刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒 す)を測定したところ、320gf/5mmであり、剝 40 子としてAuがメッキされた $7.25\mu m$ 粒径のプラス チック粒子「ミクロパールAU:Au-20725 (積 水ファインケミカル製)〕をシール剤全体の2.0wt %配合し、470±30個/mm2の密度を得た。シー ル剤プリベークは85℃2minで行った(添加したP MMA粒子のゲル化開始温度は70℃付近である)。

> 【0056】上下基板をアライメントして重ね合わせ た。重ね合わされた一対の基板はエアーバッグ方式の加 圧焼成器にセットし、3 k g f / c m² の圧力で加圧 し、加圧保持状態で60℃7時間のベークを実施した。

ベーク終了後、加圧焼成器をオーブンの外に出し、1時

間室温で冷却し、基板の温度が35℃の時に、圧力を解除し、基板を取り出した。次に、シール剤で固定された一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施する(一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する多数個取り法を用いるため)。個々のセルに分割されたセルをさらに120℃2時間の2次ベークを施し、シール剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルをカセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークする。ベーク後、0.2 torr環境で1時間以上真空保管した後に注入工程に進んだ。

【0057】液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャップの均一性が充分でないので、プレス(40kgf/セル)して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂(ハイロックUV581:東邦化成製)を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せきし、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。\*

\*圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。 注入口の汚れを取るため、洗剤(LC841:花王製) を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、 85℃のオーブンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液 晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき 偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を 貼付し、半透過式パネルの完成となる。

20

【0058】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液晶材料はRC-4087〔チッソ(株)製〕である。R 10 C-4087のVthは1.38V、Δεが12.4である。シール剤の硬化条件は60℃5時間+120℃2時間

得られたパネルの信頼性は以下の下表 5 の通りであった。

[0059]

【表5】

	電流値変化率(R/R <sub>o</sub> )	上下導通部信頼性	
85℃500時間放置後	1. 4倍	表示の異常なし	
40℃90%500時間放置後	1, 1倍	表示の異常なし	

(11)

[0060]

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂 [油化シェルエポキシ (株) エピコートYL-980] 80重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂 [三洋化成(株) グリシエールBPP35

0] [主成分は上記構造式(2)] 20重量部

PMMA粒子 F351 [日本ゼオン (株)] 5 重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] 20重量部

無定型シリカ〔同上R-805〕 3重量部

シランカップリング剤(信越シリコーン社KBM403)

硬化剤 (硬化剤成分)

2, 4, 6-トリオキソー1, 3, 5-トリイルトリエチルートリス (3-メ

ルカプトプロピオナート)〔淀化学(株)〕 100重量部

2, 4, 6-トリジメチルアミノメチルフェノール 1.1重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] 20重量部

無定型シリカ〔同上R-805〕

10重量部

5 重量部

【0061】(シール剤評価結果)

【表 6】

混合後粘度	115Pa•s∕2. 5rpm/25°C			
150℃ゲル化時間	290sec			
硬化物Tg(DSC)	38℃			

【0062】実施例3

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミ

40 記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と硬化剤を86部を配合し、60℃で5時間、ついで120℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶〔チッソ(株)RC-4076〕1.2ml中に投入し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗(以下、比抵抗と称す)と、保存前後のエポキシ硬化物の重量変化率(以下、膨潤率と称す)を測定した。その結果、抵抗は1.8×10¹°Ωcm、膨潤率は1.05(膨潤せず)であった。

<u>ルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下 50 【0063】透明導電性フィルム「帝人(株)HA10</u>

(12)

21

0-B200]のITO層をエッチング剥離した基板上 にスクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件 で硬化させ、その90度剥離強度(以下、剥離強度と称 す) を測定したところ、355gf/5mmであり、剥 離面は基板とコート層の界面であり、基板表面との密着 性は充分であった。総厚105μmのベース材料がポリ カーボネートフィルムで、裏面にSiO2膜を設けた透 明導電性フィルム〔帝人(株)HA100-B200〕 を用い、フォトリソグラフィー法を用い、ITO電極を パターン形成する。 基板をアルカリ性洗剤(LGL:横 浜油脂製)で洗浄後、UV/オゾンプロセッサーで表面 の有機物汚れを光分解除去する。配向剤(AL-304 6: JSR製)をフレキソ印刷法で任意のパターンに印 刷する。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成 する。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成す る。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイスト するような角度で、押し込み量が0.7mmになるよう に設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部は ラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。 ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、 R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠 をあける工程(プレカット工程と略称する。)を行う。 さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄(30~ 60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での 水洗浄)を実施する。

【0064】R側基板にセルギャップを決定するプラス チック球状粒子のギャップ材 (6.5μm粒径:XC6 50ナトコペイント製)を散布する。散布密度は300 ±30個/mm<sup>2</sup>。F側基板にシール剤をスクリーン印 刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒 子としてΑυがメッキされた7. 25μm粒径のプラス チック粒子 [ミクロパールAU: Au-20725 (積 水ファインケミカル製) ] をシール剤全体の2.0wt %配合し、470±30個/mm<sup>2</sup>の密度を得た。シー ル剤プリベークは50℃2minで行った。

【0065】上下基板をアライメントして重ね合わせ

た。重ね合わされた一対の基板はエアーバッグ方式の加 圧焼成器にセットし、3kgf/cm<sup>2</sup>の圧力で加圧 し、加圧保持状態で60℃7時間のベークを実施した。 ベーク終了後、加圧焼成器をオーブンの外に出し、1時 間室温で冷却し、基板の温度が35℃の時に、圧力を解 除し、基板を取り出した。次に、シール剤で固定された 一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施 する(一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する 多数個取り法を用いるため)。個々のセルに分割された 10 セルをさらに120℃2時間の2次ベークを施し、シー ル剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルを カセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークす る。ベーク後、0.2 t o r r 環境で1時間以上真空保 管した後に注入工程に進んだ。

【0066】液晶注入は気圧差を利用した真空法で注入 する。注入後のセルは過剰に液晶が注入され、セルギャ ップの均一性が充分でないので、プレス (40kgf/ セル)して過剰液晶を注入口から押し出した後に封止す る。封止剤はUV硬化型樹脂(ハイロックUV581: 20 東邦化成製)を用いた。液晶注入口に封止剤を浸せき し、圧力を緩和して、封止剤をセル内部に浸透させた。 圧力をかけたままUV光を照射し、封止剤を硬化した。 注入口の汚れを取るため、洗剤(LC841:花王製) を用いて封止後のセルを洗浄した。純水リンス洗浄後、 85℃のオーブンで乾燥し、セルを乾燥させると共に液 晶の配向性を安定化させた。フロント側に位相差板つき 偏光板を貼付する。リヤー側には半透過板つき偏光板を 貼付し、半透過式パネルの完成となる。

【0067】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液 晶材料はRC-4087 [チッソ(株) 製] である。R C-4087のVthは1.38V、Δεが12.4で ある。シール剤の硬化条件は60℃5時間+120℃2 時間

得られたパネルの信頼性は以下の通りであった。

[0068]

【表7】

	電流値変化率(R/R <sub>o</sub> )	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	1. 7倍	表示の異常なし
40℃90%500時間放置後	1. 3倍	表示の異常なし

[0069]

主剤(エポキシ成分)

高純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ(株)エピコー 75重量部

アルコール型2官能エポキシ樹脂〔三洋化成(株)グリシエール

25重量部 BPP350〕〔主成分は上記構造式(2)〕

20重量部 酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] <u> 無定型シリカ「同 F R - 8 0 5 ]</u>

10重量部

(13)

特開2001-75109

5 重量部 シランカップリング剤(信越シリコーン社KBM403)

硬化剤 (硬化剤成分)

23

2, 4, 6-トリオキソー1, 3, 5-トリイルトリエチルートリス (3-メ

100重量部 ルカプトプロピオナート)〔淀化学(株)〕 2、4、6-トリジメチルアミノメチルフェノール 1. 2重量部

20重量部 酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] 10重量部

無定型シリカ〔同上R-805〕

【0070】 (シール剤評価結果)

#### 【表8】

混合後粘度	98Pa•s∕2. 5rpm∕25°C		
150℃ゲル化時間	310sec		
硬化物Tg(DSC)	37°C		

#### 【0071】比較例1

下記のエポキシ成分をホモジナイザー及び3本ロールミ ルを用いて混合し、エポキシ主剤を作製した。また、下 記の硬化剤成分をホモジナイザーで混合し硬化剤を作製 した。このようにして作製したエポキシ主剤100部と 硬化剤を93部を配合し、60℃で5時間、ついで12 0℃で2時間硬化させた。この硬化物約0.1gを液晶 [チッソ(株) RC-4076] 1. 2ml中に投入 し、85℃で4日間保存し、保存後の液晶の固有抵抗 (以下、比抵抗と称す)と、保存前後のエポキシ硬化物 の重量変化率(以下、膨潤率と称す)を測定した。その 結果、抵抗は2. 3×10°Ωcm、膨潤率は1. 15 であった。透明導電性フィルム〔帝人(株)HA100 -B200]のITO層をエッチング剥離した基板上に 硬化させ、その90度剥離強度(以下、剥離強度と称 す) を測定したところ、450gf/5mmであり、基 板表面との密着性は充分であった。

【0072】総厚105μmのベース材料がポリカーボ ネートフィルムで、裏面にSiO2膜を設けた透明導電 性フィルム [帝人 (株) HA100-B200] を用 い、フォトリソグラフィー法を用い、ITO電極をパタ ーン形成する。基板をアルカリ性洗剤 (LGL:横浜油 脂製)で洗浄後、UV/オゾンプロセッサーで表面の有 機物汚れを光分解除去する。配向剤 (AL-3046: JSR製)をフレキソ印刷法で任意のパターンに印刷す る。85℃で溶剤乾燥し、120℃で配向膜を焼成す る。ベーク後、ラビング処理し、配向処理膜を完成す る。ラビングは上下基板で液晶分子が240°ツイスト するような角度で、押し込み量が O. 7 mmになるよう に設定して行う。なお、シール部及び電極取り出し部は ラビングされないように金属製のマスクを取り付ける。 ラビングで発生したゴミを超音波ドライ洗浄で除去後、 R側基板とF側基板の電極端子部に対応する位置に窓枠 <u>をあける工程(プレカット工程と略称する。)を行う。 50 晶材料はRC-4087〔チッソ(株)製〕である。R</u>

さらにゴミを完全に除去するために超音波洗浄(30~ 60KHzの超音波水洗浄と1MHz近傍の周波数での 10 水洗浄)を実施する。

24

【OO73】R側基板にセルギャップを決定するプラス チック球状粒子のギャップ材 (6.5μm粒径:XC6 50ナトコペイント製)を散布する。散布密度は300 ±30個/mm<sup>2</sup>。F側基板にシール剤をスクリーン印 刷する。シール剤は下記配合の材料を用い、上下導通粒 子としてAuがメッキされた7.25 μ m粒径のプラス チック粒子 [ミクロパールAU: Au-20725 (積 水ファインケミカル製)〕をシール剤全体の2.0wt %配合し、470±30個/mm2の密度を得た。シー 20 ル剤プリベークは50℃2minで行った。

【0074】上下基板をアライメントして重ね合わせ た。重ね合わされた一対の基板はエアーバッグ方式の加 圧焼成器にセットし、3kgf/cm<sup>2</sup>の圧力で加圧 し、加圧保持状態で60℃7時間のベークを実施した。 ベーク終了後、加圧焼成器をオーブンの外に出し、1時 間室温で冷却し、基板の温度が35℃の時に、圧力を解 除し、基板を取り出した。次に、シール剤で固定された 一対の基板を個々のセルに分断するためのカットを実施 する(一般的には大面積基板に多数個のセルを配置する スクリーン印刷した上記配合品を挟み込み、同様条件で 30 多数個取り法を用いるため)。個々のセルに分割された セルをさらに120℃2時間の2次ベークを施し、シー ル剤の架橋反応を向上させる。この時のベークはセルを カセット等の治具に収納し、セルは無加圧でベークす る。ベーク後、0.2 torr環境で1時間以上真空保 管した後に注入工程に進んだ。液晶注入は気圧差を利用 した真空法で注入する。注入後のセルは過剰に液晶が注 入され、セルギャップの均一性が充分でないので、プレ ス(40kg f /セル)して過剰液晶を注入口から押し 出した後に封止する。封止剤はUV硬化型樹脂(ハイロ ックUV581:東邦化成製)を用いた。液晶注入口に 封止剤を浸せきし、圧力を緩和して、封止剤をセル内部 に浸透させた。圧力をかけたままUV光を照射し、封止 剤を硬化した。注入口の汚れを取るため、洗剤(LC8 41:花王製)を用いて封止後のセルを洗浄した。純水 リンス洗浄後、85℃のオーブンで乾燥し、セルを乾燥 させると共に液晶の配向性を安定化させた。フロント側 に位相差板つき偏光板を貼付する。リヤー側には半透過 板つき偏光板を貼付し、半透過式パネルの完成となる。 【0075】用いたシール剤は下記の主剤と硬化剤。液 (14)

特開2001-75109

26

25

\*\*

C-4087のVthは1.38V、Δεが12.4で ある。シール剤の硬化条件は60℃5時間+120℃2

[0076]

時間

【表9】 得られたパネルの信頼性は以下の下表9の通りであっ \*

	電流値変化率(R/R <sub>o</sub> )	上下導通部信頼性
85℃500時間放置後	2. 5倍	表示ウス発生
40℃90%500時間放置後	2. 0倍	表示ウス発生

#### [0077]

#### 主剤

髙純度ビスフェノールA型エポキシ樹脂〔油化シェルエポキシ(株)エピコー 80重量部 FYL-980]

アルコール型2官能エポキシ樹脂 (三洋化成 (株) グリシエール

PP300P〕 〔主成分は上記構造式 (1)、ビスフェノール骨格のない

エポキシ) 酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25] 20重量部

無定型シリカ [同上R-805]

20重量部 10重量部

シランカップリング剤(信越シリコーン社KBM403)

5 重量部

#### 硬化剤 (硬化剤成分)

2, 4, 6-トリオキソー1, 3, 5-トリイルトリエチルートリス (3-メ 100重量部

ルカプトプロピオナート)〔淀化学(株)〕 2, 4, 6ートリジメチルアミノメチルフェノール

1. 2重量部

酸化チタン [日本アエロジル (株) P-25]

20重量部

無定型シリカ [同上R-805]

10重量部

#### (シール剤評価結果)

#### 【表10】

混合後粘度	90Pa•s∕2. 5rpm∕25℃			
150℃ゲル化時間	296sec			
硬化物Tg(DSC)	29℃			

#### [0078]

#### 【効果】1. 請求項1

プラスチックフィルム基板に対する接着性と耐液晶性が 良好なシール剤が得られ、またスクリーン印刷工法によ るシール部分を形成でき、良好な信頼性を有する液晶表 示素子が達成できる。接着性に関しては、特にシール剤 40 が接するベースフィルム基板上のコート膜の厚さを薄く しても、接着できるシール剤が提供される。

#### 2. 請求項2

さらに接着性と耐液晶性を向上し、かつ周辺材料の影響 を受けやすい、低電圧、高Δεの液晶を用いても、消費 電流値の変化が少なく、上下導通部の接続信頼性が良好 な髙信頼性液晶表示装置が達成できるシール剤が提供さ れる。

#### 3. 請求項3

可能にし、シール部の直進性が良好な、外観品質の優れ た液晶表示装置が得られるシール剤が提供される。

#### 4. 請求項4

30 接着性と耐液晶性を向上し、かつ可使時間とシールベー ク工程のベーク時間の両者のバランスをとり、工程での トラブル(シール剤が固まらない、室温で硬化が進みす ぎ、粘度が変化し、シール幅がばらつく等)を未然に防 ぐシール剤が提供される。

#### 5. 請求項5

基板への接着性と耐液晶性およびパネル信頼性の両者を 達成するシール剤が提供される。特に上下導通部の信頼 性を確保するシール剤が提供される。

#### 6. 請求項6

高分子粒子(PMMA粒子)を添加することにより、硬 化時の粘度低下を防ぎ、シール部の直進性を向上させ、 パネル外観品質の向上ができるシール剤が提供される。

#### 7. 請求項7

コアーシェル型 PMMA粒子の使用により、上記第6項 記載の効果に加えて、シール強度を向上させるシール剤 が提供される。

#### 8. 請求項8

前記効果を奏する液晶表示装置が提供される。

9. 請求項9

接着性と耐液晶性を向上し、かつ連続スクリーン印刷を 50 極薄型、極軽量のLCDパネルを搭載された携帯機器が

(15)

特開2001-75109

27

実用化でき、異形表示も可能なLCD搭載の携帯機器の 用途が拡大する液晶表示装置が提供される。

#### 10. 請求項10

基板への接着性と耐液晶性およびシール部の直進性を高め、外観品質を向上した液晶表示装置の製造法が提供される。

#### 11. 請求項11

基板への接着性と耐液晶性および上下導通部の接続信頼性を安定化させることが可能となる液晶表示装置製造法が提供される。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】エポキシ2の配合比と液晶の比抵抗変化の関係 を示す図である。

【図2】エポキシ2の配合比と接着強度の関係を示す図である。

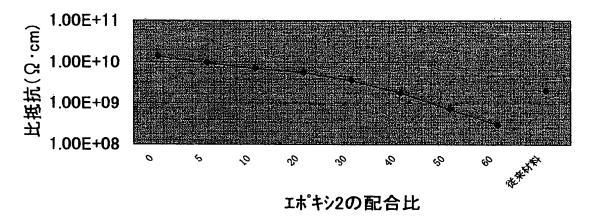
28 【図3】本発明の液晶表示装置の1例の模式的断面図で ある。

#### 【符号の説明】

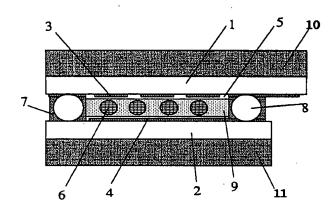
- 1 基板 (プラスチックフィルム)
- 2 基板 (プラスチックフィルム)
- 3 ITO電極
- 4 ITO電極
- 5 配向膜
- 6 ギャップ材 (スペーサー)
- 10 7 シール剤
  - 8 上下導通剤
  - 9 液晶
  - 10 偏光板
  - 11 偏光板

【図1】

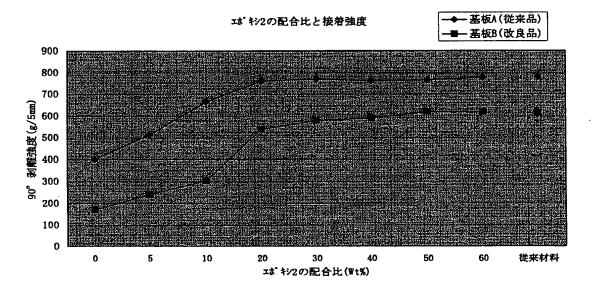
## 液晶の比抵抗変化



[図3]



[図2]



フロントペー	ジの続き		·		
(51) Int. Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
C09K	3/10		C 0 9 K	3/10	Z
G 0 2 F	1/1333	500	G 0 2 F	1/1333	500
G09F	9/00	3 4 3	G09F	9/00	3 4 3 Z
	9/30	309		9/30	3 0 9

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.